

# 主要仕入先との取引形態変更および今後の取り組み

2017年11月28日

## 株式会社PALTEK 代表取締役社長 矢吹 尚秀

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.



#### 本資料取り扱い上の注意点

本資料に含まれる将来の見通しに関する記述は、現時点における情報に基づき 判断したもので、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、 発生の回避及び発生した場合の対応に努める所存であります。

なお、本資料においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は 当連結会計年度末現在において判断したものであります。

また、実際の業績に影響を与えうるリスクや不確実な要素には、以下のようなものが含まれます。

- ① 国内エレクトロニクス業界の急激な景気変動や需要動向の変化
- ② 仕入先の代理店政策の見直しや再編等により取引関係の継続が困難となった場合
- ③ 不測の事態による当社グループの情報資産が流出した場合
- ④ 為替相場の急激な変動
- ⑤ 新規仕入先商品の立ち上がりの遅れが生じた場合
- ⑥ 顧客の日本国内での製品開発案件が更に海外へシフトし、当社グループの販売活動が及ばない地域へ移管された場合

- 主要仕入先との取引形態の変更
- 2 今後の取り組み

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.





# 主要仕入先との取引形態の変更

3



#### FPGAビジネスでの半導体商社の役割変化

#### **FPGAについて**

- 非常に高度な機能が1チップに集約された半導体
- ロジックだけでなく、プロセッサ、インタフェース、メモリなどが1チップに
- 半導体の規模も大型化

#### FPGAの技術サポートについて

- 近年では新しい市場(車載分野など)を創出する際には製品コンセプトレベルで のサポートが必要となるため、メーカーによる直接的なサポートの必要性が増 してきている
- 今までお客様の技術サポートは代理店で行っていたが、技術的に非常に高度な サポートの場合はメーカーで直接対応が必要となってきた
- 収益性と技術サポート負荷のバランスが崩れ始めている

今後の **PALTEK** の役割

#### 主要大手顧客向け

- 販売・物流オペレーションのみ(その他はメーカーで対応) その他の顧客向け
- 従来どおり案件発掘、案件獲得、技術サポート、販売・物流 オペレーションなど全般

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

### 

- ■取引形態の変更内容
  - 2018年1月より、主要大手顧客でのFPGA販売において 販売・物流オペレーション業務のみを実施
  - 取引形態変更により、売上利益率は大幅に低下
  - その他の顧客は、変更なくPALTEKがすべて担当

#### 今までの販売活動(すべてPALTEKが担当)

案件発掘

室件獲得 (技術提案)

開発サポート (技術サポート)

販売・物流 オペレーション

2018年1月以降の主要大手顧客への販売活動

案件発掘

案件獲得 (技術提案)

開発サポート (技術サポート) 販売・物流 オペレーション

>: PALTEK担当

› : ザイリンクス社担当



- ■取引形態変更は、2018年1月から実施
- 2017年12月期業績には影響なし
- 2018年12月期以降への影響
  - 主要大手顧客向けの売上総利益率が大幅に低下するため 2018年12月期では2017年12月期から最大7.5億円の 売上総利益が減少することを想定
  - なお、対象顧客への販売は当社から行うため、当該合意 に基づく売上高の減少はなし

7

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.





### 今後の取り組み



■ FPGAビジネスにおける主要大手顧客向けのリソース (営業・技術)を戦略的に新規事業、既存事業に振り向ける

9

- ソリューション事業の営業力強化
- デザインサービス事業(ODMビジネス)の営業力強化
- FPGAをベースにしたソリューションの開発、販売
- 成長市場向けの半導体ビジネス強化

FPGAビジネス (主要大手 顧客担当)



ソリューション事業

デザインサービス事業(ODMビジネス)

FPGAベースのソリューション開発

半導体事業(成長市場向け)

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

### **料**

#### 事業セグメントについて

■ これまでの事業セグメント

半導体事業

半導体・ボード、IPなどの販売

デザインサービス事業

設計受託、ODM、自社製品開発・販売

その他

スマートエネルギー事業、その他

■ 今後の事業セグメント

半導体事業

半導体・ボード、IPなどの販売

デザインサービス事業

設計受託、ODM

ソリューション事業

各種ノリューションビジネス、自社製品開発・販売



#### ■ 経営方針

- ソリューションサプライヤーとして社会的意義ある価値を 創出し、ニーズとシーズを照らし合わせた、付加価値の 高い製品提案、ソリューションの開発
- 収益性の高い経営を目指す

#### ■ 各事業の方向性

半導体事業

成長市場にフォーカスし、安定的に収益を 上げていく事業ポートフォリオを構築

デザインサービス事業

画像処理・FPGA設計などコア技術の強みを 活かし、ODMビジネスを拡大、収益性を向上

ソリューション事業

培ってきた技術力をベースに、最終製品レベル のソリューションを開拓、開発、販売

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.



### 既存ビジネスをベースにした ソリューション事業への発展

11



く半導体事業> 成長市場に向けた トータルソリューション提案

<デザインサービス事業> ODMビジネスの拡大 ~医療、航空・宇宙、 放送/映像、産業機器、 IoT、インフラ分野~

くソリューション事業の拡大>

- ・ビデオ ソリューション
- · IoT ソリューション
- 物流ソリューション
- ソリューションビジネス開拓

ソリューション提案力を加速、新市場へ積極展開 eserved.



#### 収益性を高める施策

■次のアクションで収益性の向上を図る

成長市場向けビジネスの強化 半導体事業 FPGAベースのソリューション開発・販売 デザイン ODMビジネスの強化 サービス事業 ビデオソリューションの強化 ソリューション タイヤ空気圧監視システムの販売強化 紙梱包資材ビジネスの販売強化

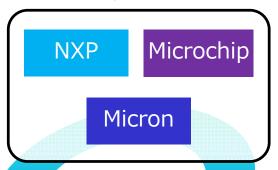
© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.



# ## 半導体事業の構成

【汎用IC・メモリ】幅広いマーケットに訴求

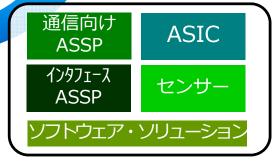
13



[FPGA] ソリューション提案/開発販売

Xilinx アナログ ソリューション 開発/販売

【特定<mark>用途I</mark>C/ソフトウェア】 有望プロダクトを強化



### 🤐 半導体ビジネスの強化

- ■成長市場向けビジネスの強化
  - リソースを強化し、成長市場顧客層を拡大
  - FPGAと親和性の高い半導体製品のマルチ提案加速 (メモリ、電源、センサー、CPUモジュールなど)
- FPGAベースのソリューション開発・販売
  - 顧客ニーズにあったFPGAベースの製品を開発し、販売 (評価ボード、モジュールなど)

【事例】

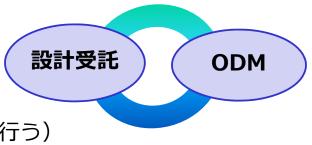
FPGAコンピューティングプラットフォーム 「DATA BRICK」など

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

15

### **凞** デザインサービス事業について

- 製品実現に向けた提案から試作・ 評価・量産までを設計・製造受託
- ■事業構成
  - 設計受託
  - ODM (設計だけでなく、製造も行う)



#### 提供するサービス

ハード/ソフト設計 コンサルティング 仕様検討 機構設計 試作製造 評価・検証 量産・製造 調達代行

#### PAL TEK

### PALTEKのデザインサービス事業の強み

- コアの技術を保有
  - 画像圧縮技術(コーデック)
  - FPGAの設計ノウハウ
- ■商社機能
  - 商社の営業力を活用した継続的な案件獲得
  - 半導体製品の技術サポート
  - 部品調達力
  - 情報収集力
- 設計・製造における協力会社のマネジメント能力
- ■上記の強みを活かしたコンサルティング

17 © 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.



### ODMビジネスの強化

■ODMビジネス

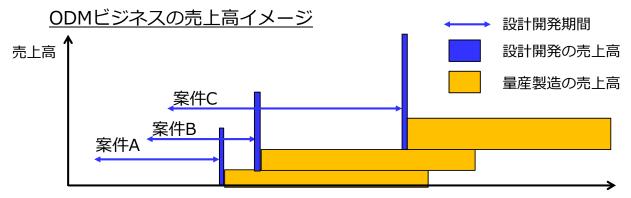
設計開発 受託



量産製造 受託

#### 【お客様のメリット】

- PALTEKのFPGA技術力を活用し、開発期間を短縮・開発費を低減
- 仕様検討から量産まで一貫した対応で、顧客の負荷を低減





- ODMビジネスの営業力強化
  - FPGAビジネスのリソースを振り向ける
  - リソース不足で開拓しきれていなかった案件を獲得
- 自社製品を活用し、ODMビジネスに展開
  - 映像・セキュリティ・医療分野向け
    - 4K対応H.265/HEVC映像伝送システム
      - 2018年から産業機器向けODMで量産製品 を供給予定



HPC(High Performance Computing)、クラウド分野

19

FPGAコンピューティングプラットフォーム 「DATA BRICK」など

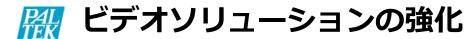


© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

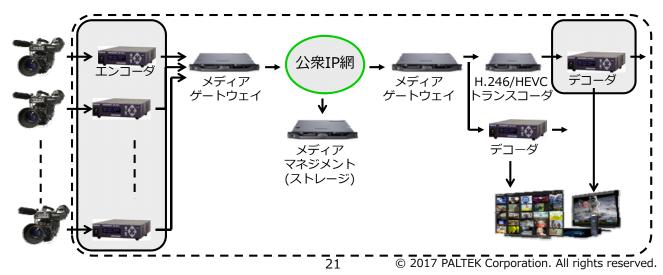
# **窓** ソリューション事業について

- PALTEKの展開するソリューション事業
  - 半導体事業、デザインサービス事業で培ったシステム 提案力、技術サポート力をベースに展開
  - 最終製品レベルでのソリューション提案を実施
  - 自社製品(ハードウェア、ソフトウェア、システム) の開発・販売
- ■ソリューション事例

ビデオソリューション	映像配信システム、4K 360°VR映像配信	
IoTソリューション	車載関連(TPMS)、製造機械監視システム	
物流ソリューション	紙梱包資材システム	
エネルギーソリューション	停電対策システム	

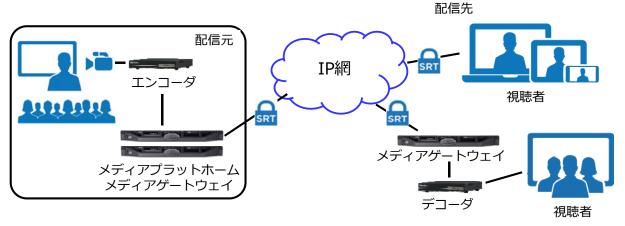


- ■ビデオソリューションのシステム概要
  - カナダHaivision社製品とグループ会社エクスプローラ 製品を組み合わせ、映像配信に関連するシステムを提供
  - 【ターゲット市場】防衛、医療、セキュリティ、映像配信メディア分野など



### 具体的なビデオソリューション事例

- ■動画コンテンツ配信(メディアプラットホーム)
  - 放送向け品質保証、個人端末へのアクセス制御対応可能
  - コンテンツ保護
  - 企業・サイト間のファイヤーウォール
  - 多くの端末からの同時アクセス





### 具体的なビデオソリューション事例

- 4K対応360°VR動画配信ソリューション
  - 4K対応H.264/AVCエンコーダ装置と4K360°カメラを 使用した360°VR動画配信ソリューション
  - Youtubeライブストリーミングへ動画をアップロード可能



© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

#### PAL TEK

### タイヤ空気圧監視システムの販売強化

23

■ LDL社製 タイヤ空気圧監視システム(TPMS)の概要



受信機間のワイヤレス通信により、 タイヤの空気圧および温度情報を伝達 タイヤの空気圧および温度情報は、 運転席のディスプレイに表示







製品概要動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZO0Zm2ETQ8c&feature=youtu.be

## **凞** TPMSの市場動向

■ 法制化:車両総重量3.5t(米国は4.5t)以下の車両へのTPMS装着の 義務化進む

国・地域	装着義務化の開始時期	対象車両
米国	2005年~	車両総重量4.5t以下(ダブル タイヤ装着車両は除く)
欧州	2012年~	M1, N1(車両総重量3.5t以 下)
韓国	2013年~	同上
台湾	2013年~	同上
インドネシア、イスラエル、 マレーシア、フィリピン、トルコ	2014年~	同上
ロシア	2016年~	同上
中国	検討中(2018年~?)	
日本	検討中(2020年~?)	車両総重量3.5t以下
インド	検討中(2019年~?)	

#### ■トラック/バスの法制化動向

- 欧州(EU)では2020年9月導入を目指し、トラック、トレーラー、バスを対象とした法制化を検討中。日本も欧州法規同様の仕様要件での法制化を検討中
- トラック、トレーラー、バス用LDL製品は、上記欧州法制化要件を既に満たしており、日本での法制化にも迅速、低コストで対応可能

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

#### PAL TEK

#### TPMSビジネスの進捗状況

#### ■新規市場の創造

- タイヤ空気圧監視システムは、日本では2020年以降に 法制化される可能性あり
- タイヤメーカー、トラックディーラー、大手運送会社、 バス会社へタイヤ空気圧監視システムを提案中

#### ■進捗状況

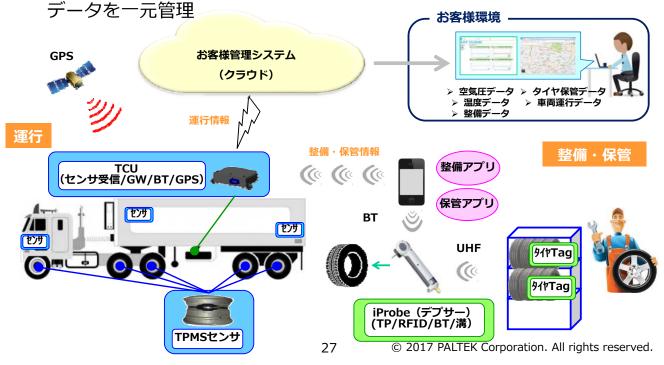
- 6社でトライアル中
  - 物流事業者
  - バス事業者



#### 今後の展開:通信型TPMSの活用事例

■ 走行中にタイヤ空気圧モニタリングシステムから公衆無線回線を使用し空気圧、温度および車輌の運行情報を取得し、遠隔管理可能

■ タイヤTag(RFID)を活用し、タイヤ保管状況などの履歴情報および整備



#### PAL TEK

### 紙梱包資材ビジネスの販売強化

- 紙梱包資材による物流コストの削減提案を推進
  - 梱包部材コスト削減、保管スペースの削減
  - 作業スピードの効率化
  - 環境への配慮





#### 紙梱包資材ビジネスの進捗状況

- 既存の梱包資材から、紙梱包資材への変更提案
  - 各業界の物流が、サードパーティロジスティクスに集約
  - 大手サードパーティロジスティクスを中心に提案中
- ■進捗状況
  - 日常雑貨の通販会社で初受注
  - トライアル中 1社
  - トライアル決定 6社
    - 化粧品メーカー、電子部品専門倉庫業者
    - 3PL/一般物流
    - 計測器メーカー、大型機械制御盤メーカー

29

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

### **//// その他ソリューションの開拓**

■ 非接触バイタルセンサーを活用した 保育向け見守りシステムの提供



- 保育十の代わりに赤ちゃんの睡眠を見守るセンサー
- 体に直接接触することなく睡眠中の呼吸数・体動を検知
- 乳幼児突然死症候群(SIDS)防止などに活用
- 2017年9月に東京都など一部の地方公共団体で、 助成金の支給が決定
- すでに20件以上の問い合わせあり







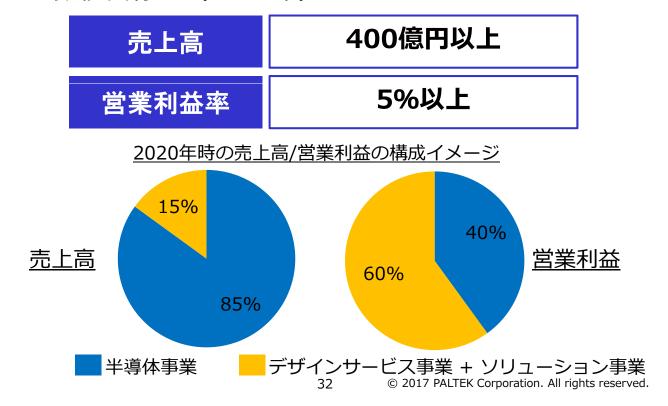
### **深** 今後のビジネスステータス

	2018年	2019年	2020年
成長市場ビジネス(半導体)の 強化	営業人員増強 顧客拡大	顧客拡大 案件獲得強化	案件獲得の継続
FPGAベースのソリューション 開発・販売	ソリューション 開拓・開発	ソリューション 提案、案件獲得	案件獲得の継続
ODMビジネスの強化	営業人員増強 新規市場開拓	案件獲得	案件獲得の継続
ビデオソリューションの強化	プロモーション自社製品追加開発	ソリューション提案力 強化、案件獲得	案件獲得の継続
タイヤ空気圧監視システムの 販売強化	プロモーション IoTビジネス構築	プロモーション IoTビジネス展開	販売・顧客拡大 IoTビジネス展開
紙梱包資材ビジネスの販売強化	新規顧客開拓 既存顧客への提案	新規顧客開拓 の継続、案件獲得	案件獲得の継続
: 投資期	: 黒字朝	換期	: 利益成長期

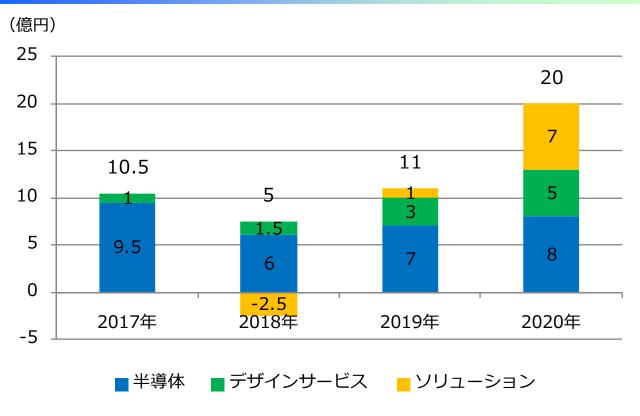
31 © 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.

#### 中期経営計画

■数値目標 (2020年)







33

© 2017 PALTEK Corporation. All rights reserved.



### 株主還元

#### ■配当方針

- 安定的な配当かつ連結業績に対する配当性向をベースに 決定
- 上記の方針に基づき、来期の営業利益を5億円と想定した場合、現時点では1株当たりの配当金は10円を予定

#### ■株主優待は継続

毎年12月31日現在の保有株式数と 継続保有期間に応じて、 優待品(クオカード)を年1回贈呈



保有株式数	継続保有期間		
体 日本以致	3年未満	3年以上	
100株以上~500株未満	クオカード500円分	クオカード1,000円分	
500株以上~1,000株未満	クオカード1,000円分	クオカード2,000円分	
1,000株以上	クオカード2,000円分	クオカード3,000円分	



### 🤐 ソリューション事業の加速、発展

#### -ション提案力を加速、新市場へ積極展開





#### IRの窓口

以下の担当までお問い合わせ下さい。

### 株式会社PALTEK

柴崎 由記(総務グループ IR担当)

〒222-0033

横浜市港北区新横浜2-3-12 新横浜スクエアビル

: 045-477-2072 TEL FAX: 045-477-2012 E-mail: ir@paltek.co.jp